

2018年2月6日

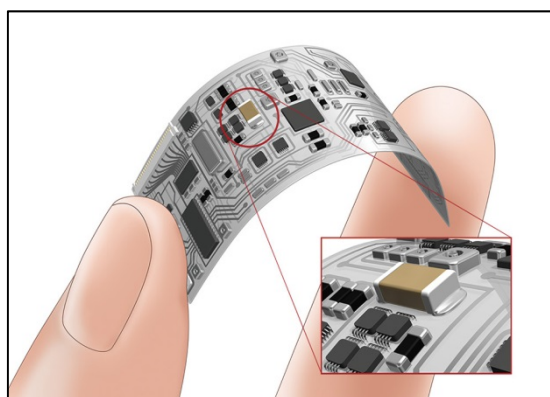
報道関係者各位

セメダイン株式会社

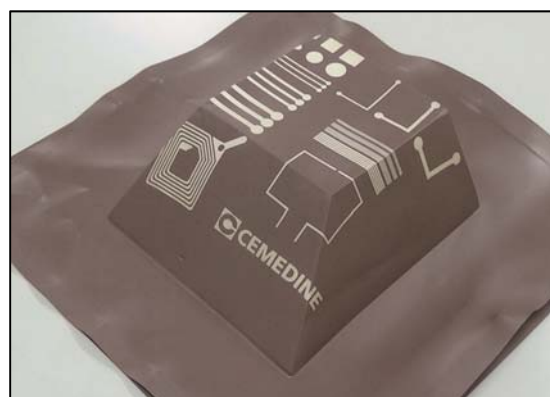
コンバーティングテクノロジー総合展 2018 『Printable Electronics』出展

セメダイン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:岡部 貫)は、コンバーティングテクノロジー総合展 2018 『Printable Electronics』(会期:2018年2月14日~16日 会場:東京ビッグサイト)に出展します。

セメダインブースでは、布やフィルムなど熱に弱く、柔らかい基材への部品実装が可能な低温硬化型フレキシブル導電性接着剤「SX-ECA シリーズ」や、PET や PEN フィルムや ITO 皮膜など様々な基材に高い接着性を発現し、回路形成が可能な低温硬化型フレキシブル導電性ペースト「XX-ECA05/XX-ECA05TF」をご紹介します。電子部品実装技術や回路印刷・製造技術を提案いたします。



部品実装イメージ



回路形成イメージ

■展示会概要

名称:コンバーティングテクノロジー総合展 2018 『Printable Electronics』

会期:2018年2月14日(水)~16日(金) 10:00~17:00

会場:東京ビッグサイト(東京都江東区有明 3-11-1)

主催:株式会社 加工技術研究会

概要:“新しい”付加価値を創造する機能性マテリアルの総合展。

プリントド&フレキシブルエレクトロニクスでIoT社会の実現を目指す展示会です。

ブース番号:フレキシブルエレクトロニクス体験ゾーン 東2ホール(2V-07)

【セメダイン株式会社について】

セメダイン株式会社は、1923年の創業以来、日本初の合成接着剤メーカーとして「つける技術」をモノづくりのソリューション技術として提供し続けています。その技術は、輸送機製造や交通システム、産業機器製造、電機製品・電子部品に広く採用されているほか、ビルや住宅、各種インフラやテーマパークなど多くの建設現場を支えています。また、セメダインが実現した“強い接着から剥がれない接着へ”という新しいコンセプトの「弾性接着剤」は、民間月面探査チーム「HAKUTO」の月面探査ローバーにも応用されています。

詳しくはウェブサイト(<http://www.cemedine.co.jp>)をご覧ください。

このリリースに関するお問い合わせ先

セメダイン株式会社 経営企画部 広報室

TEL:03-6421-7375

セメダイン株式会社

〒141-8620 東京都品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー18階

TEL:03-6421-7411

<http://www.cemedine.co.jp>